

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301298-2017:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Pisa: Macchinari, apparecchiature e microsistemi microelettronici
2017/S 146-301298**

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Scuola Superiore Sant'Anna
Piazza Martiri della Libertà 33
Pisa
56127
Italia
Persona di contatto: U.O. Provveditorato
Tel.: +39 050883585
E-mail: infogare.prov@santannapisa.it
Codice NUTS: IT117

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.santannapisa.it/it>
Indirizzo del profilo di committente: <http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare>

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://start.e.toscana.it/santanna-normale/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per la fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna.

II.1.2) Codice CPV principale

31712000

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta, di rilievo comunitario, svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna.

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 362 813.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: IT11

Luogo principale di esecuzione:

Scuola Superiore Sant'Anna (TeciP Institute) Via G. Moruzzi 1 — 56127 Pisa (Italia).

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Oggetto dell'appalto è la fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio. La descrizione esatta dell'apparecchiatura, della finalità dell'acquisto, le specifiche tecniche, funzionali e di processo, nonché, in parte, di fornitura, sono riportate nell'allegato al Disciplinare di gara denominato Technical Specifications.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 362 813.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 6

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Non vi sono dei criteri di selezione specifici per questa procedura di gara, gli unici requisiti richiesti riguardano il fatto di non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Per la procedura di gara è richiesto il pagamento di un contributo pari ad 35 EUR a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice ammonta ad 7 256,26 EUR pari al 2 % dell'importo posto a base di gara, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Scuola Superiore Sant'Anna.

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

Garanzia definitiva nella misura del 10 % o più dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

le ulteriori condizioni di esecuzione del contratto di appalto sono reperibili nei documenti di gara.

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 15/09/2017

Ora locale: 12:30

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

L'offerta deve essere valida fino al: 15/03/2018

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 19/09/2017

Ora locale: 10:00

Luogo:

Presso gli uffici della Scuola in Pisa, Via Santa Cecilia 3.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, potranno assistere gli incaricati di ciascun concorrente dotati di rappresentanza legale oppure muniti di delega o procura, appositamente esibita assieme a un documento di identità in corso di validità.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

La Scuola Superiore Sant'Anna, con Provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 28.7.2017, ha indetto la presente gara aperta per l'affidamento della fornitura di una macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio a favore della Scuola Superiore Sant'Anna — CIG: 7125541672 — CUP: D58I15000190009.

La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara, ai fini della partecipazione, è disponibile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) — Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, accessibile all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/santannanormale/> Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo dello stesso sistema START.

La descrizione esatta della apparecchiatura e le rispettive specifiche tecniche, funzionali e di processo, nonché, in parte, di fornitura, sono riportate nel capitolato tecnico.

Il Disciplinare di gara riporta le modalità di partecipazione, presentazione delle offerte, aggiudicazione della fornitura, e, in parte, di esecuzione del contratto. È inoltre parte dei documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e relativo allegato. I modelli e le schede per le dichiarazioni amministrative e di offerta, richiamati dal Disciplinare, completano la documentazione di gara.

Il contratto derivante dall'aggiudicazione sarà stipulato a corpo.
La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, eccetto che per operatori esteri, secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia.

Ai sensi del Decreto MIT 2.12.2016 pubblicato in GURI n. 20 del 25.1.2017, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani locali e 2 nazionali.

La Stazione Appaltante ha stimato una spesa pari a 2 226,98 EUR, IVA inclusa.

Responsabile del procedimento: dott. Mario Toscano.

Per ulteriori e dettagliate informazioni si rinvia al Disciplinare ed agli altri atti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Via Ricasoli 40

Firenze

50122

Italia

Tel.: +39 055267301

Fax: +39 055293382

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

28/07/2017